# OpenCascade 中的 Thin Plate Spline 插值

许中兴
PLCT 实验室
智能软件研究中心
中国科学院软件研究所
xuzhongxing@iscas.ac.cn

#### 1 理论背景

OpenCascade 中处理一类带约束的填充曲面生成问题使用的方法是将 其转化成 scattered data interpolation 问题。搜索 scattered data interpolation 可以得到很多文献。OpenCascade 所使用的是基于 Thin Plate Spline 函数的插值方法。

Thin plate spline 函数最早出现在 [1] 中,被称为 surface spline,不过作者没有给出严格的理论基础。值得一提的是,文章的作者 Robert L. Harder 当时是 MacNeal-Schwendler 公司的工程师。如果 MacNeal-Schwendler 这个名字很陌生的话,那么它后来的名字 MSC Software 则是在仿真软件领域众所周知的。这是题外话,按下不表。

Thin plate spline 函数定义如下:

$$\phi(r_i) = r_i^2 log(r_i)$$

这里给出的是文献中的标准形式,这个函数也是 Laplace 方程  $\Delta \phi = c\delta$  的基础解 [2]。在后面对 OpenCascade 源代码的说明中,我们会给出在实现中实际使用的函数形式。

文献 [3] 中给出了严格的理论基础,证明了使用 thin plate spline 函数 插值得到的函数能够将曲面的应变能最小化。用白话说就是基于 thin plate spline 函数的插值方法得到的曲面是所有满足插值条件中最平整光滑的。这一部分的证明用到了泛函分析, Sobolev 空间,广义函数 (Schwartz-Sobolev

分布理论)方面的知识。

### 2 OpenCascade 的实现

在实现中实际使用的 thin plate spline 函数的形式是:

$$\phi_i(u, v) = R_i^d log(R_i)$$

以及 phi 函数的各阶偏导数  $\bar{\phi}$ :  $\phi_u = \frac{\partial}{\partial u}\phi$ ,  $\phi_v = \frac{\partial}{\partial v}\phi$ ,  $\phi_{uv} = \frac{\partial^2}{\partial u\partial v}\phi$  等 等。

完整的插值函数是:

$$f(u,v) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \phi_i + \sum_{j=1}^{M} \beta_j \bar{\phi} + p_d(u,v)$$

其中  $R_i = (u-u_i)^2 + (v-v_i)^2$ ,是坐标点到某个插值坐标点的距离的平方。这里的  $\log$  函数里面的变量是距离的平方,和标准形式的距离有所不同,但是因为  $\log$  里面的指数可以直接拿到前面被自由度变量  $\alpha_i$  吸收进去,所以无妨大碍。

d 是可配置参数,指定次数,默认值是 2. 在 occt 里面实际指定的是 order, 默认值是 3, 等于次数加 1.

 $p_d(u,v)$  是关于 u 和 v 的所有次数小于等于 d 的单项式的和。例如,当 d=2 时,

$$p_2(u, v) = \gamma_1 + \gamma_2 u + \gamma_3 v + \gamma_4 u^2 + \gamma_5 uv + \gamma_6 v^2$$

加入多项式是因为对于 thin plate spline 函数来说,如果没有多项式项, 后面形成的线性方程系数矩阵可能不可逆 [4].

这里和标准的 thin plate spline 插值不同的是,还加入了关于  $\phi$  的偏导数的项。这是因为,在指定曲面的约束的时候,有一类约束是关于参数的偏导数的约束,比如我们可以指定需要满足的一条填充曲线的连续性是切向连续。为了满足这类约束,需要加入关于  $\phi$  的偏导数的项,这个理论基础是文献 [5] 提供的(信息来自于文献 [6])。

我们提一下如何构造切向连续的偏导约束。要保证切向连续,实际上就是要让在某点处的法向量和相邻曲面的法向量重合,这也称为  $G^1$  连续。我们要做的是将当前的偏导数向目标法向量投影,然后再将这个投影变换到

当前的法方向上,得到的最终向量就是这个偏导数需要改变的量(需要加一个负号,因为方向反了)。具体的代码实现请参考Plate\_GtoCConstraint类的构造函数。这里为什么不直接用投影向量作为修改量呢?理论上也是可以的,但可能作者希望变换过后的偏导数能大一些,提高计算稳定性。毕竟,我们关心的不是具体的偏导数的大小,而是做了叉积之后形成的法方向要能够和目标法方向相同。

为什么只把需要改变的量作为约束?因为会给出或者计算一个平均曲面作为初始曲面,然后用插值计算的实际上是这个初始曲面和目标约束之间的差曲面。在求最终曲面上的点的时候,是用初始曲面加上插值出来的差曲面。所以,所有的约束都是差值约束,也就是初始曲面上的点或者偏导数需要变化的量。

回到主题,全部的自由度是 N+M+d(d+1)/2。 N 是点约束的个数, M 是偏导约束的个数, d(d+1)/2 是多项式的项数。

N+M 个约束可以给出 N+M 个线性方程,剩下的 d(d+1)/2 个线性方程由以下条件给出:

$$\sum_{i=1}^{N} \alpha_i q(u_i, v_i) = 0$$

其中 q(u,v) 是  $p_d$  中的每一个单项式,正好是 d(d+1)/2 个项。实际上这个地方把  $\gamma_1$  限制为 0 了。

整个线性方程组的系数矩阵是对称的,只需要计算其中的下三角部分,再拷贝给上三角即可。

u,v 是参数空间的坐标,要插值的坐标 x,y,z 在世界坐标系中。在实现中是进行了 3 次插值,也就是说分别针对 x,y,z 进行插值。

### 3 Plate Plate::SolEm 函数

Plate\_Plate::SolEm这个函数是整个实现中最难理解的一块。里面有很多 magic constants. 我一开始看到这里的时候完全摸不着头脑。不过当推导出上一节中给出的实际 thin plate spline 函数的形式之后,这个函数的含义也就明确了: 就是求 thin plate spline 函数的各阶偏导数。那些常数都是求偏导的结果中产生的常数。

不过这个函数里还有一个 trick 必须要解释一下。

参考文献 4

这个函数在计算的时候,把参数 u,v 变换到了一个标准的区间之内 U=u/du,V=v/dv,应该是 [0,2] 区间。后续所有的计算都是在这个参数 区间内。也就是说它所有的求导都是关于 U,V 的求导。但是,它最终要计算的导数还是关于原始参数 u,v 的导数。我们来看看这其中的差别。

假设原始的表达式是  $u^2$ , 在SolEm中,它把这个表达式看成  $U^2$ , 计算出的导数是 2U=2u/du. 但是实际上SolEm想计算的是关于 u 的导数,  $U^2=u^2/(du)^2$ , 它关于 u 的导数是  $2u/(du)^2$ 。可以观察到,计算出的导数相对于想计算的导数,少乘了一个 1/du.

这也就是为什么在SolEm的最后,返回的结果要乘上ddu和ddv数组里的值。

可以这样理解: occt 所使用的插值函数实际上是对 u,v 进行了 scaling 之后的函数,即给它们乘上了一个 1/du,1/dv 的系数。

## 参考文献

- [1] Robert L. Harder and Robert N. Desmarais. Interpolation using surface splines. *Journal of Aircraft*, 9, 1972.
- [2] Nira Dyn. Interpolation of scattered data by radial functions. In *Topics* in *Multivariate Approximation*. 1987.
- [3] Jean Duchon. Splines minimizing rotation-invariant semi-norms in sobolev spaces. In *Constructive Theory of Functions of Several Variables*. 1972.
- [4] S. K. Lodha and R. Franke. Scattered data techniques for surfaces. In Scientific Visualization Conference (dagstuhl '97). 1997.
- [5] Wu Zongmin. Hermite-Birkhoff interpolation of scattered data by radial basis functions. *Approximation Theory and its Applications*, 8, 1992.
- [6] A practical guide to radial basis functions. http://num.math.uni-goettingen.de/schaback/teaching/sc.pdf.